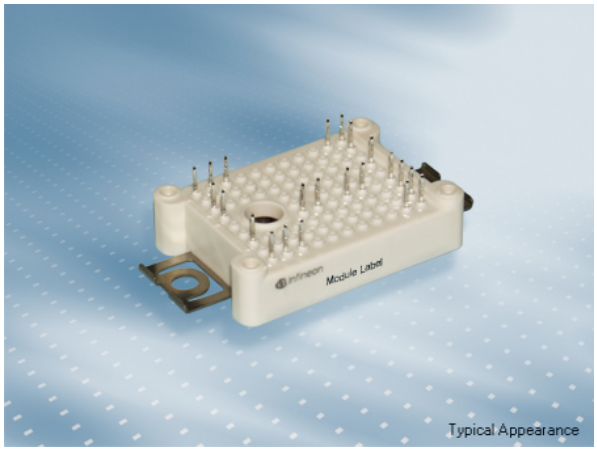
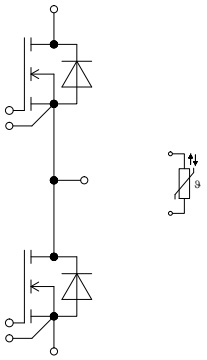
EasyDUAL Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / NTC / TIM
EasyDUAL module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC / TIM

Vorläufige Daten / Preliminary Data





V_{DSS} = 1200V
$I_{D\ nom}$ = 50A / I_{DRM} = 100A

Potentielle Anwendungen
- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- DC/DC Wandler
- Solar Anwendungen
- USV-Systeme

Potential Applications
- High Frequency Switching application
- DC/DC converter
- Solar applications
- UPS systems

Elektrische Eigenschaften
- Hohe Stromdichte
- Niederinduktives Design
- Niedrige Schaltverluste

Electrical Features
- High current density
- Low inductive design
- Low switching losses

Mechanische Eigenschaften
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- PressFIT Verbindungstechnik
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
- Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

Mechanical Features
- Integrated NTC temperature sensor
- PressFIT contact technology
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps
- Pre-applied Thermal Interface Material

Module Label Code

Barcode Code 128

Sample
00000123456000000000000

DMX - Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

Vorläufige Daten
Preliminary Data

MOSFET / MOSFET

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Drain-Source-Spannung Drain-source voltage		T_{vj} = 25°C	V_{DSS}	1200	V
Drain-Gleichstrom DC drain current	T_{vj} = 175°C, V_{GS} = 15 V	T_H = 80°C	$I_{D\ nom}$	50	A
Gepulster Drainstrom Pulsed drain current	verifiziert durch Design, t_p limitiert durch T_{vjmax} verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		$I_{D\ pulse}$	100	A
Gate-Source Spannung Gate-source voltage			V_{GSS}	-10 / 20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
Einschaltwiderstand Drain-source on resistance	I_D = 50 A V_{GS} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$R_{DS\ on}$		22,5 29,5 33,0		mΩ
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_D = 20,0 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25°C (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		$V_{GS(th)}$	3,45	4,50	5,55	V
Gesamt Gateladung Total gate charge	V_{GS} = -5 V / 15 V, V_{DS} = 800 V		Q_G		0,124		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		2,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V, V_{AC} = 25 mV		C_{iss}		3,68		nF
Ausgangskapazität Output capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V, V_{AC} = 25 mV		C_{oss}		0,22		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V, V_{AC} = 25 mV		C_{rss}		0,028		nF
C_{OSS} Speicherenergie C_{OSS} stored energy	T_{vj} = 25°C V_{DS} = 800 V, V_{GS} = -5 V / 15 V		E_{oss}		88,0		µJ
Drain-Source-Reststrom Zero gate voltage drain current	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -5 V	T_{vj} = 25°C	I_{DSS}		0,20	210	µA
Gate-Source-Reststrom Gate-source leakage current	V_{DS} = 0 V T_{vj} = 25°C	V_{GS} = 20 V V_{GS} = -10 V	I_{GSS}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn on delay time, inductive load	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V V_{GS} = -5 V / 15 V R_{Gon} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ on}$		12,0 11,3 8,90		ns
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V V_{GS} = -5 V / 15 V R_{Gon} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_r		10,0 9,60 9,20		ns
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn off delay time, inductive load	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V V_{GS} = -5 V / 15 V R_{Goff} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ off}$		43,5 43,5 43,5		ns
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V V_{GS} = -5 V / 15 V R_{Goff} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_f		12,0 12,0 12,0		ns
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V, Lσ = 35 nH di/dt = 11,0 kA/µs (T_{vj} = 150°C) V_{GS} = -5 V / 15 V, R_{Gon} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,49 0,535 0,559		mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V, Lσ = 35 nH du/dt = 53,0 kV/µs (T_{vj} = 150°C) V_{GS} = -5 V / 15 V, R_{Goff} = 1,00 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{off}		0,094 0,094 0,091		mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GS} = -5 V / 15 V, V_{DD} = 800 V V_{DSmax} = V_{DSS} -L_{sDS} ·di/dt R_G = 10,0 Ω	$t_P \leq$ 2 µs, T_{vj} = 25°C $t_P \leq$ 2 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		420 410		A A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro MOSFET / per MOSFET valid with IFX pre-applied thermal interface material		R_{thJH}			0,748	K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\ op}$	-40		150	°C

Body Diode / Body diode

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Body Diode-Gleichstrom DC body diode forward current	T_{vj} = 175°C, V_{GS} = -5 V	T_H = 80°C	I_{SD}	16	A

Charakteristische Werte / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_{SD} = 50 A, V_{GS} = -5 V I_{SD} = 50 A, V_{GS} = -5 V I_{SD} = 50 A, V_{GS} = -5 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_{SD}		4,60 4,35 4,30	5,65	V

Vorläufige Daten
Preliminary Data

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	T_{NTC} = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R100 Deviation of R100	T_{NTC} = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	T_{NTC} = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25}$ exp [$B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))$]	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25}$ exp [$B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))$]	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25}$ exp [$B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))$]	$B_{25/100}$		3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Modul / Module

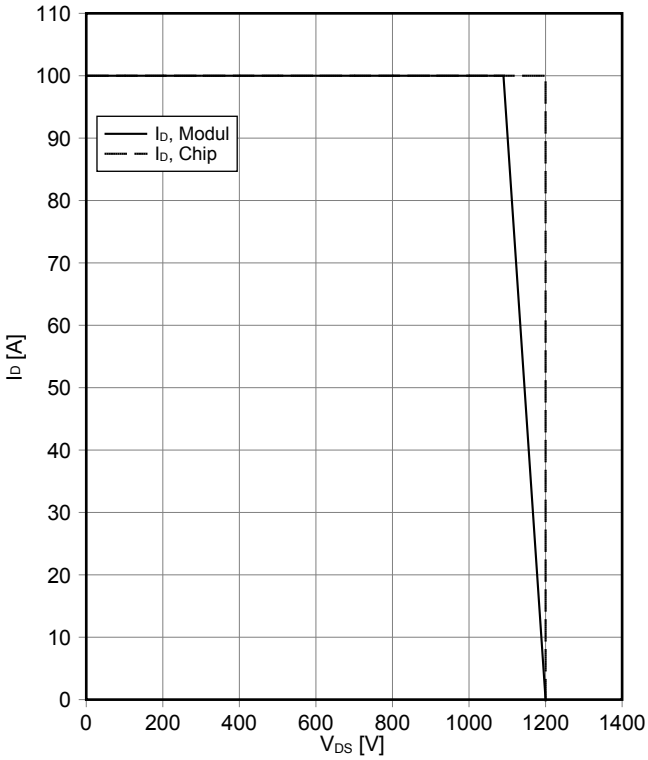
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		3,0	kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3	
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			11,5 6,3	mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0 5,0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.) RTI Elec.	Gehäuse housing	RTI		140	°C

			min.	typ.	max.	
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		9,0		nH
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur Maximum baseplate operation temperature		T_{BPmax}			125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp		F	20	-	50	N
Gewicht Weight		G		24		g

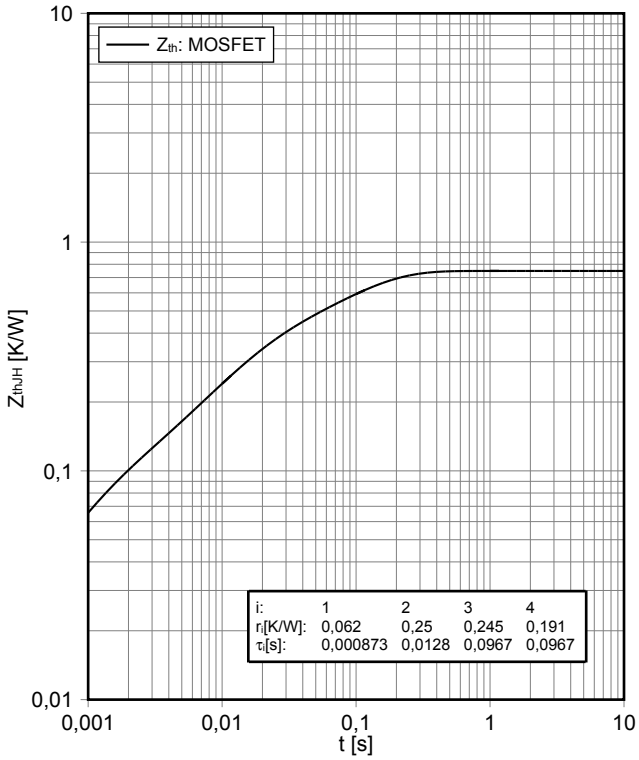
The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.
Storage and Shipment of modules with TIM => see AN2012-07
Important note: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts the long-term behavior of the device. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

Vorläufige Daten
Preliminary Data

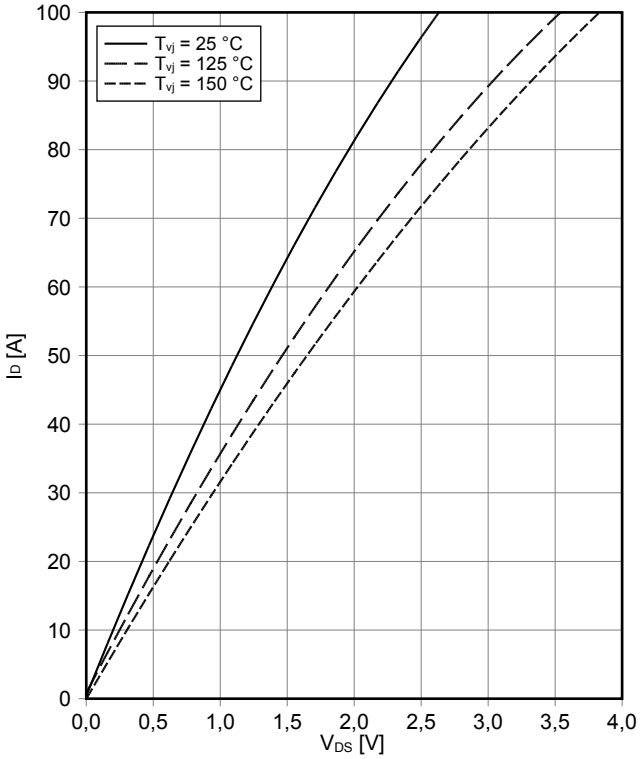
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich MOSFET (RBSOA)
reverse bias safe operating area MOSFET (RBSOA)
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = -5 V / 15 V, T_{vj} = 150°C, R_G = 1 Ω



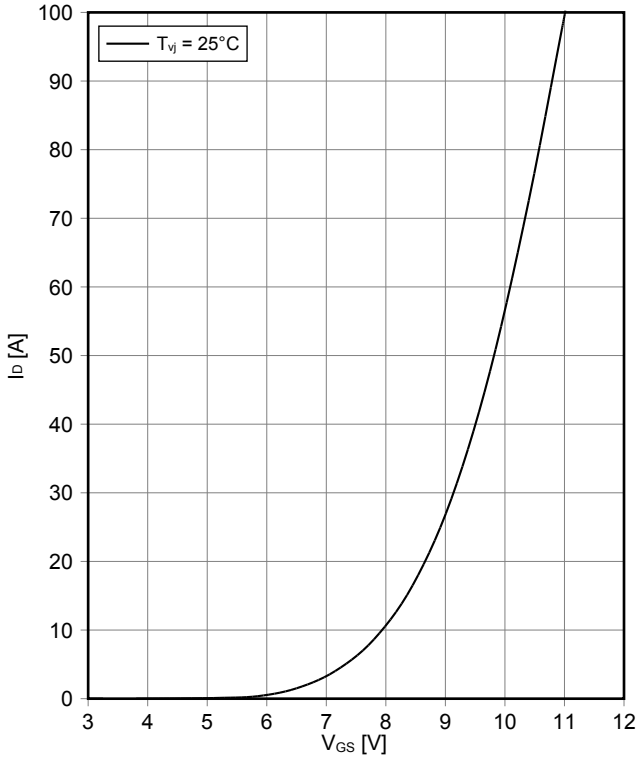
Transienter Wärmewiderstand MOSFET
transient thermal impedance MOSFET
$Z_{thJH} = f(t)$



Ausgangskennlinie MOSFET (typisch)
output characteristic MOSFET (typical)
$I_D = f(V_{DS})$
V_{GS} = 15 V

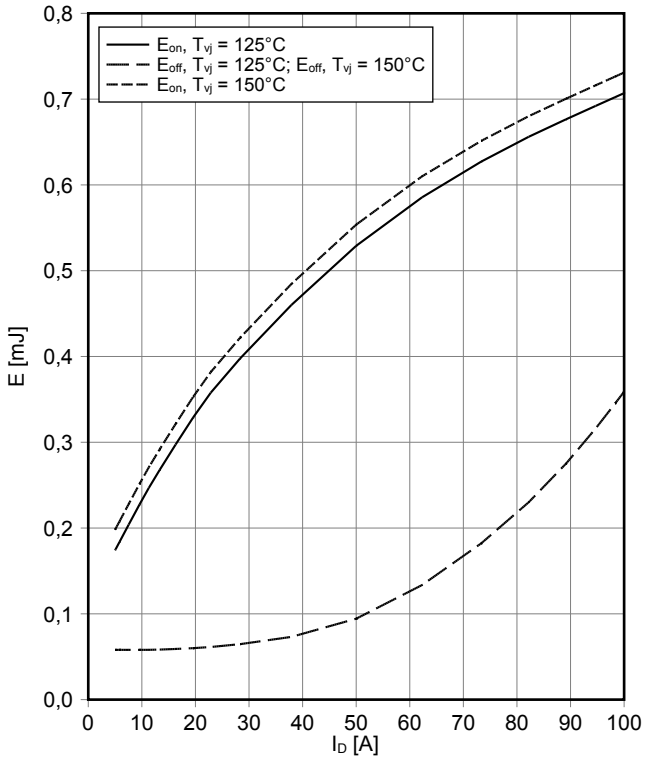


Übertragungscharakteristik MOSFET (typisch)
transfer characteristic MOSFET (typical)
$I_D = f(V_{GS})$
V_{DS} = 20 V

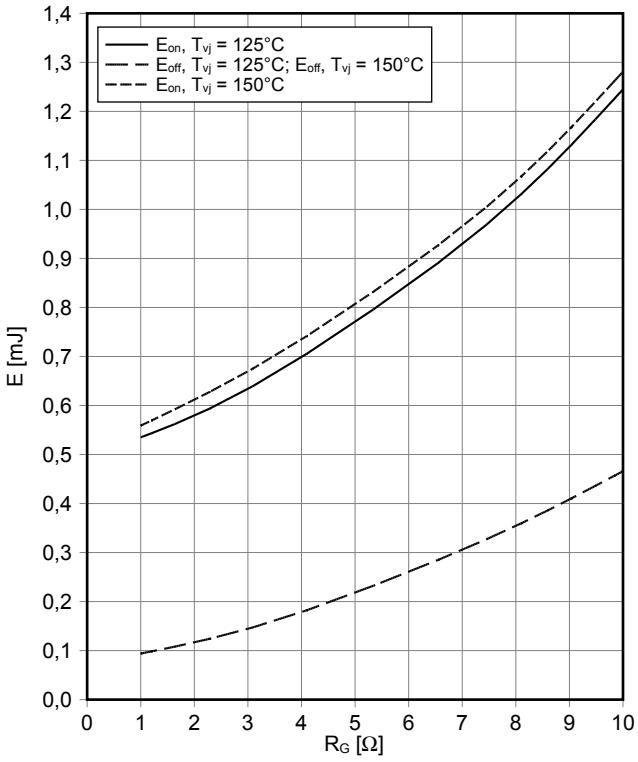


Vorläufige Daten
Preliminary Data

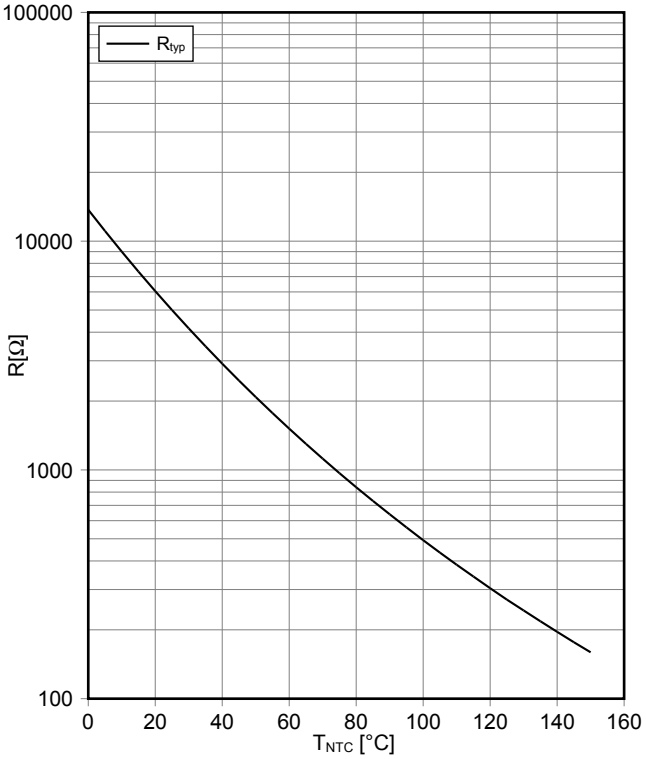
Schaltverluste MOSFET (typisch)
switching losses MOSFET (typical)
$E_{on} = f(I_D)$, $E_{off} = f(I_D)$
V_{GS} = -5 V / 15 V , R_{Gon} = 1,0 Ω, R_{Goff} = 1,0 Ω, V_{DS} = 600 V



Schaltverluste MOSFET (typisch)
switching losses MOSFET (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GS} = -5 V / 15 V, I_D = 50 A, V_{DS} = 600 V

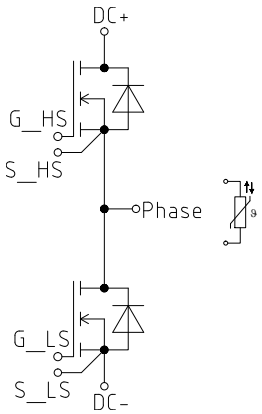


NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
R = f (T)

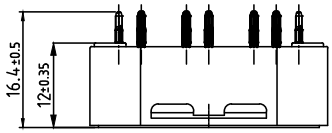


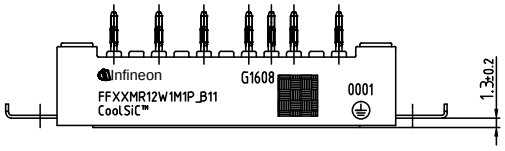
Vorläufige Daten
Preliminary Data

Schaltplan / Circuit diagram

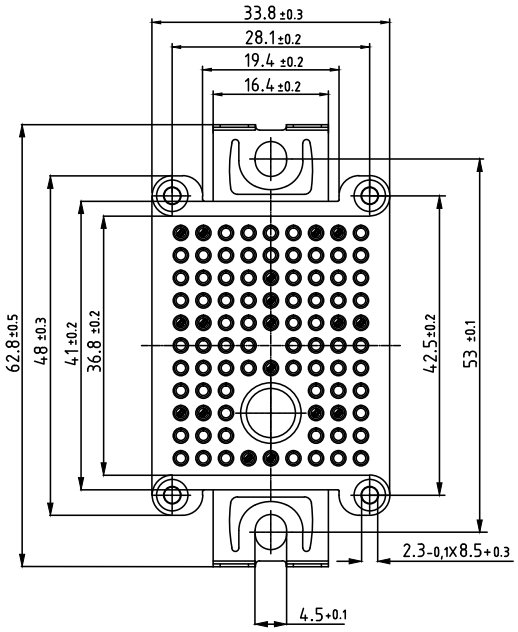


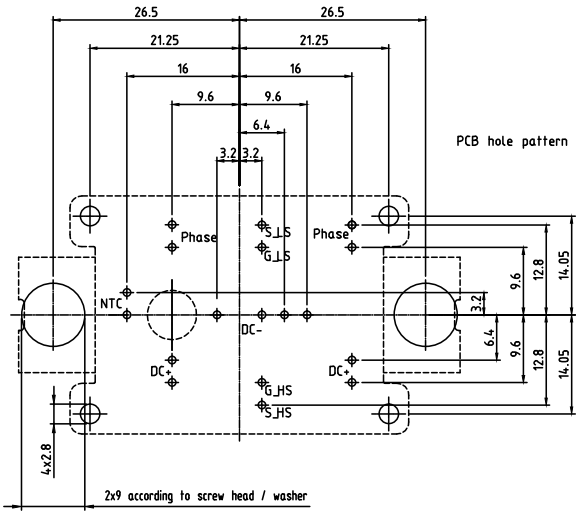
Gehäuseabmessungen / Package outlines

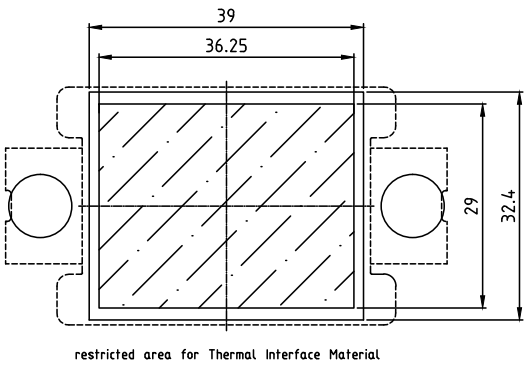




- Pin-Grid 3.2mm
- Tolerance of PCB hole pattern ⌖ ø0.1
- Hole specification for contacts see AN 2009-01
- Diameters of drill ø 1.15mm
  and copper thickness in hole 25-50µm







restricted area for Thermal Interface Material

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2019-01-16

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany

© 2019 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.